FLAT ELECTROLYTIC CAPACITOR

Patent number:

JP7111227

Publication date:

1995-04-25

Inventor:

KARATSU RYOZO

Applicant:

**FUJI ELECTRIC CO LTD** 

Classification:

- international:

H01G2/10; H01G4/224; H01G9/08; H01G2/00;

H01G4/002; H01G9/08; (IPC1-7): H01G9/08; H01G2/10;

H01G4/224

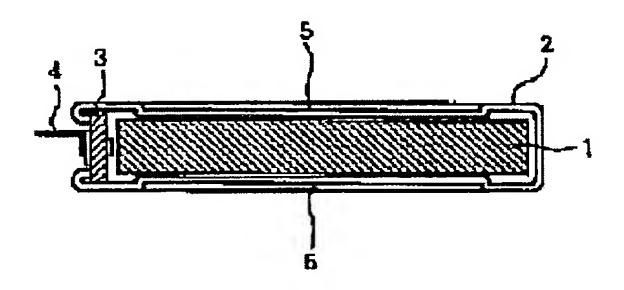
- european:

Application number: JP19930278957 19931012 Priority number(s): JP19930278957 19931012

Report a data error here

#### Abstract of JP7111227

PURPOSE:To increase the rigidity of a case and elongate the service life without increasing the thickness of the case by increasing the rigidity of the case. CONSTITUTION:A flat capacitor element 1 is made by winding an aluminum foil, which has a + pole and a - pole electrochemically treated and insulating paper, and this capacitor element 1 is inserted in a flat metallic case 2 together with electrolyte. Three grooves 5 each are made at equal intervals in parallel with the axial direction at the plane parts on both its sides in advance in the case 2. A plug plate 3 is fit in the opening of the case 2, and the margin of the case 2 is folded in side of it so as to prevent the electrolyte from leaking. A pair of electrodes 4 are attached through to the plug plate 3, and they are connected to the inside capacitor 1.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平7-111227

(43)公開日 平成7年(1995)4月25日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

觀別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01G 9/08

4/224

2/10

H01G 9/08

9174-5E

1/ 02

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

(22)出願日

特願平5-278957

平成5年(1993)10月12日

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72) 発明者 唐津 了三

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

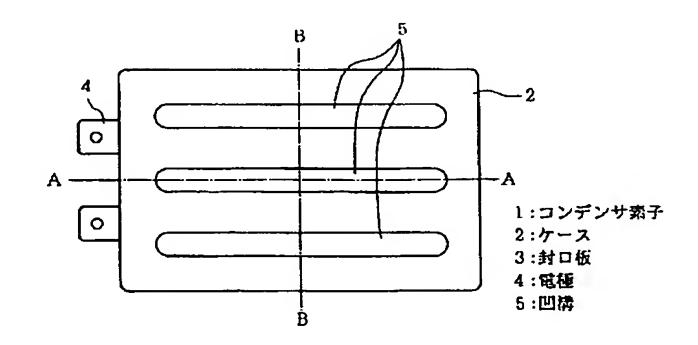
(74)代理人 弁理士 森田 雄一

#### 偏平形電解コンデンサ (54) 【発明の名称】

#### (57)【要約】

【目的】 ケースの剛性を増すことにより、ケースの板 厚を増すことなくケースの剛性を増して耐用寿命を延ば す。

電気化学的処理を施した+極と-極のアルミ 【構成】 箔と絶縁紙を巻回して偏平状のコンデンサ素子1を形成 し、このコンデンサ素子1を電解液とともに偏平形状を した金属製のケース2内に挿入する。ケース2には、予 めその両側の平面部に軸方向と平行に等間隔で3本づつ の凹溝5を形成しておく。ケース2の開口部に封口板3 を嵌合し、その外側でケース2の縁部を内側に折り返し て封止し、ケース2から電解液が漏れるのを防止する。 封口板3には1対の電極4を貫通して取り付け、内部の コンデンサ素子1と接続する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 偏平状のコンデンサ素子を偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形電解コンデンサにおいて、

ケースの両側平面部に軸方向と平行に複数の凹溝を形成したことを特徴とする偏平形電解コンデンサ。

【請求項2】 偏平状のコンデンサ素子を偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形電解コンデンサにおいて、

ケースの両側平面部に軸方向と直交する方向に複数の凹溝を形成したことを特徴とする偏平形電解コンデンサ。

【請求項3】 偏平状のコンデンサ素子を偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形電解コンデンサにおいて、

ケースの両側平面部に軸方向と互いに斜交する方向に複数の凹溝を形成したことを特徴とする偏平形電解コンデンサ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、偏平形電解コンデンサ に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、偏平形をした電解コンデンサは、 偏平形のコンデンサ素子を同じく偏平形の金属性ケース 内に挿入し、さらにケース開口部に封口板を組み込みケース縁を内側に折り返して塑性変形させることにより封 口板を固定して封止していた。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ケースの形状が偏平であると、コンデンサ素子の組み込み後にコンデンサ素子が膨潤し、その内圧によりケース両側の平面部が変形しやすい。そこで、変形を防止するためにケースの板厚を厚くすることが考えられるが、板厚を厚くするとケース縁を折り返して封止する際の作業性が悪くなるため板厚を過度に厚くできないという問題があった。本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、板厚を厚くすることなりケースの剛性を増して変形を防止することができる偏平形電解コンデンサを提供することにある。

## [0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、第1の発明は、偏平状のコンデンサ素子を偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形電解コンデンサにおいて、ケースの両側平面部に軸方向と平行な複数の凹溝を形成したことを特徴とする。

【0005】第2の発明は、偏平状のコンデンサ素子を

偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形電解コンデンサにおいて、ケースの両側平面部に軸方向と直交する方向に複数の凹溝を形成したことを特徴とする。

【0006】第3の発明は、偏平状のコンデンサ素子を 偏平形状のケース内に挿入した後、封口板をケース開口 部に嵌合しケース縁を内側に折り返して形成した偏平形 電解コンデンサにおいて、ケースの両側平面部に軸方向 と互いに斜交する方向に複数の凹溝を形成したことを特 徴とする。

#### [0007]

【作用】第1の発明においては、ケースの両側平面部に 軸方向と平行に複数の凹溝が形成されたことにより、ケ ースの軸方向の曲げに対する剛性が増して、内圧に対す るケースの変形量が小さくなる。

【 O O O 8 】 第 2 の発明においては、ケースの両側平面 部に軸方向と直交する方向に複数の凹溝が形成されたこ とにより、ケースの軸方向と直交する方向の曲げに対す る剛性が増して、内圧に対するケースの変形量が小さく なる。

【0009】第3の発明においては、ケースの両側平面部に軸方向と互いに斜交する方向に複数の凹溝が形成されたことにより、ケースの軸方向および直交する方向の曲げに対する剛性が増して、内圧に対するケースの変形量が小さくなる。

### [0010]

【実施例】以下、図に沿って本発明の実施例を説明する。図1~図6は第1の発明に係る偏平形電解コンデンサの実施例を示し、図1は正面図、図2は左側面図、図3は右側面図、図4は底面図、図5は図1のAーA線断面図、図6は図1のBーB線断面図である。図において、1はコンデンサ素子であり、電気化学的処理を施した十極と一極のアルミ箔と絶縁紙を巻回して偏平状に形成されたものである。

【0011】このコンデンサ素子1は電解液とともに偏平形状をした金属製のケース2内に挿入される。ケース2の開口部は、封口板3が嵌合されて、その外側でケース2の縁部を内側に折り返することにより封口板3が封止される。封口板3は、通常、ベークライト板の表面にゴムシートを貼り付けて形成されており、ケース2から電解液が漏れるのを防止する。また、封口板3には1対の電極4が貫通して取り付けられて内部のコンデンサ素子1と接続される。

【0012】また、ケース2はその両側の平面部に軸方向と平行に等間隔で3本づつの凹溝5が形成されている。この凹溝5が形成されたことにより、ケース2の長手方向についての曲げ剛性が増す。その結果、ケース2の剛性を増すためだけにケース2の板厚を厚くする必要がなくなり、ケース2の開口部では適度な折り曲げの加

工性が保てる。また、ケース2内に組み込まれたコンデンサ素子1によりケース2が外方に加圧されても、ケース2に充分な剛性があるため変形は極めてわずかであり、変形に対する耐用寿命が長くなる。

【0013】次に、第2の発明の実施例について説明する。図7~図12は第2の発明に係る偏平形電解コンデンサの実施例を示し、図7は正面図、図8は左側面図、図10は底面図、図11は図7のC-C線断面図、図12は図7のD-D線断面図である。この実施例は、図1~図6に示した第1の発明の実施例とケース以外は共通であるので、共通部分は同一符号を付して説明を省略し、異なる部分であるケースについて影明する。ケース6はその両側の平面部に軸方向と直交する方向に等間隔で5本づつの凹溝7が形成されている。この凹溝7が形成されたことにより、ケース6の幅方向についての曲げ剛性が増す。その結果、第1の発明の実施例と同様な効果が得られる。

【0014】次に、第3の発明の実施例について説明する。図13~図18は第3の発明に係る偏平形電解コンデンサの実施例を示し、図13は正面図、図14は左側面図、図15は右側面図、図16は底面図、図17は図13のE-E線断面図、図18は図13のF-F線断面図である。この実施例は、図1~図6に示した第1の発明の実施例とケース以外は共通であるので、共通部分は同一符号を付して説明を省略し、異なる部分であるケースについて説明する。

【0015】ケース8はその両側の平面部に軸方向と互いに45度で斜交する方向に2本づつの凹溝9が対称位置に形成されている。この凹溝9が形成されたことにより、ケース8の長手方向および幅方向の両方向についての曲げ剛性が増す。その結果、第1の発明の実施例と同様な効果が得られる。なお、各実施例においてケース2,6,8に形成された凹溝5,7,9の本数はそれぞれ任意であり、他の本数にすることも可能である。また、凹溝5,7,9はケース2,6,8を外側から見た凹溝であるが、ケース2,6,8の内側から見て凹溝となるように、つまり外側から見て凸部として形成することも可能である。

### [0016]

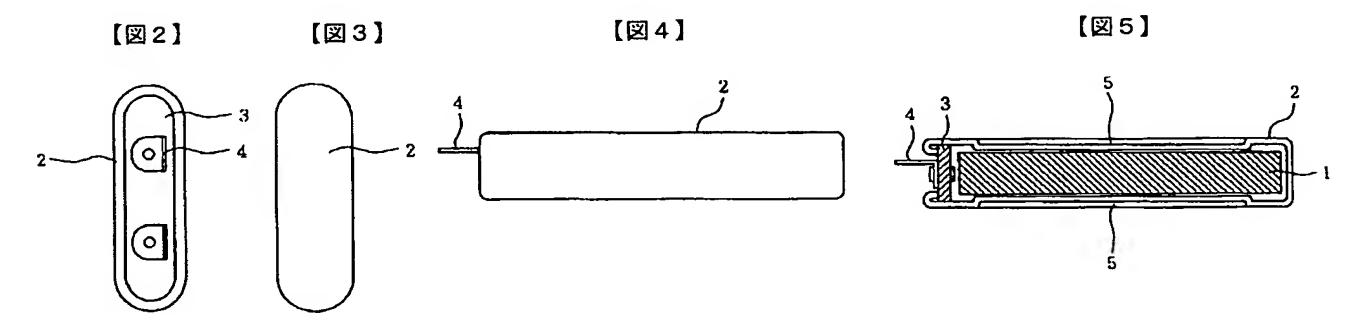
【発明の効果】以上述べたように第1、第2および第3の発明によれば、ケースの両側平面部に複数の凹溝を形成したことにより、ケースの板厚を厚くすることなくケースの両平面部の剛性が増す。それにより、ケース開口部の折り曲げの加工性を損なうことなく、ケースの偏平率を増し、さらにケースの変形に対する耐用寿命を延ばすことができる。

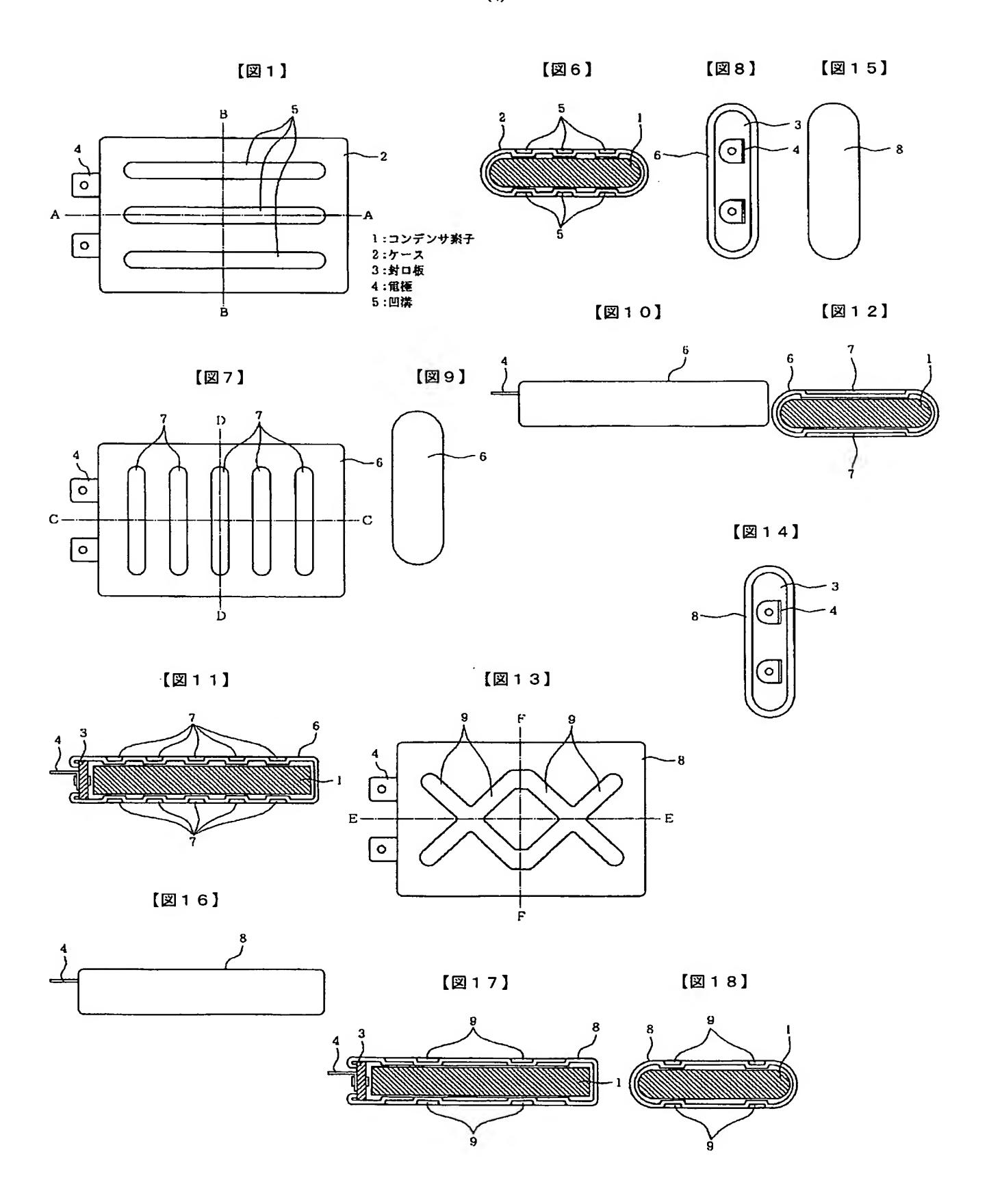
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】第1発明の実施例の正面図である。
- 【図2】図1の左側面図である。
- 【図3】図1の右側面図である。
- 【図4】図1の底面図である。
- 【図5】図1のA-A線断面図である。
- 【図6】図1のB-B線断面図である。
- 【図7】第2発明の実施例の正面図である。
- 【図8】図7の左側面図である。
- 【図9】図7の右側面図である。
- 【図10】図7の底面図である。
- 【図11】図7のC-C線断面図である。
- 【図12】図7のD-D線断面図である。
- 【図13】第3発明の実施例の正面図である。
- 【図14】図13の左側面図である。
- 【図15】図13の右側面図である。
- 【図16】図13の底面図である。
- 【図17】図13のE-E線断面図である。
- 【図18】図13のF-F線断面図である。

#### 【符号の説明】

- 1 コンデンサ素子
- 2 ケース
- 3 封口板
- 4 電極
- 5 凹溝
- 6 ケース
- 7 凹溝
- 8 ケース
- 9 凹溝





フロントページの続き

 (51) Int. Cl. 6
 識別記号 庁内整理番号 F I
 技術表示箇所

 9174-5E
 H O 1 G 1/02
 P